

Fiche de procédure

Informations de base		
DEA - Procédure d'acte délégué	2018/2947(DEA)	Procédure terminée - acte délégué entre en vigueur
Exemption relative au plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semi-conducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée		
Complétant 2008/0240(COD)		
Sujet		
3.40.06 Industries électronique, électrotechnique, TIC, robotique		
3.70.13 Substances dangereuses, déchets toxiques et radioactifs (stockage, transport)		

Evénements clés			
16/11/2018	Publication du document de base non-législatif	C(2018)07499	
16/11/2018	Période initiale pour l'examen de l'acte délégué 2 mois		
28/11/2018	Annonce en plénière de la saisine de la commission		
24/01/2019	Pas d'opposition à l'acte délégué par le Parlement		